

試験対象	試験項目	試験内容・方法	実施日	実施者	試験結果	合否	参照ドキュメント、備考
(例) 電源ボード	部品配置、配線 確認	ドキュメントどおりの部品配置、配線になっているかを目視で確認する	6/9	佐藤、山下	ドキュメントどおり になっている	○	MIRSMG4D-SYST-0005
Raspberry Pi シールド基盤	部品配置、配線 確認	ドキュメントどおりの部品配置、配線になっているかを目視で確認する。また、配線が間違いないか、テスターを用いて導通チェックを行った。	5/19	尾崎	ドキュメントどおり になっている	○	MIRSMG4D-SYST-0004
Arduino シールド基盤	部品配置、配線 確認	ドキュメントどおりの部品配置、配線になっているかを目視で確認する。また、配線が間違いないか、テスターを用いて導通チェックを行った。	6/14	平中	ドキュメントどおり になっている	○	MIRSMG4D-SYST-0003
電源ボード	部品配置、配線 確認	ドキュメントどおりの部品配置、配線になっているかを目視で確認する。また、配線が間違いないか、テスターを用いて導通チェックを行った。	5/19	浦田、依田	ドキュメントどおり になっている	○	MIRSMG4D-SYST-0005
ケーブル	導通確認	導通チェックを行った。	5/19	浦田、依田	導通を確認した	○	MIRSMG4D-SYST-0005

モーターマウント	強度	実際に組み立て、割れる等の問題が生じないか	6/16	落合	問題なし	○	
駆動用バッテリーマウント	強度、バッテリーの安定性	実際に組み立て、割れる等の問題が生じないか	6/16	落合	問題なし	○	
制御用バッテリーマウント	強度、バッテリーの安定性	実際に組み立て、割れる等の問題が生じないか	6/16	落合	問題なし	○	
バンパー	強度	実際に組み立て、割れる等の問題が生じないか	6/16	落合	問題なし	○	
タイヤホイール	強度	実際に組み立て、割れる等の問題が生じないか	6/16	落合	問題なし	○	

(行数が不足した場合は追加すること)